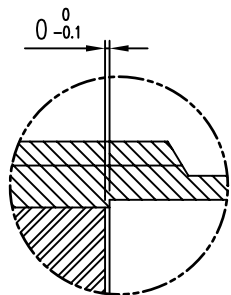
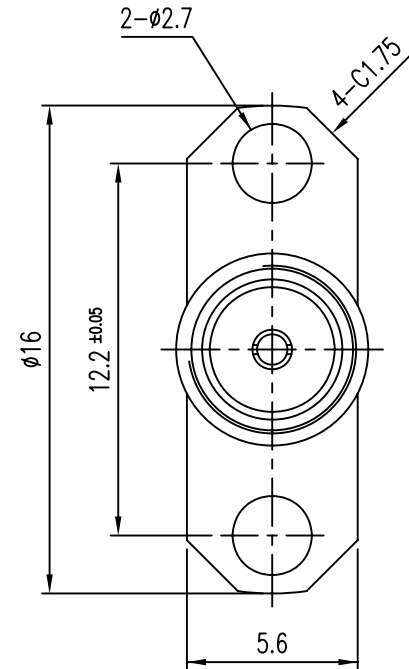
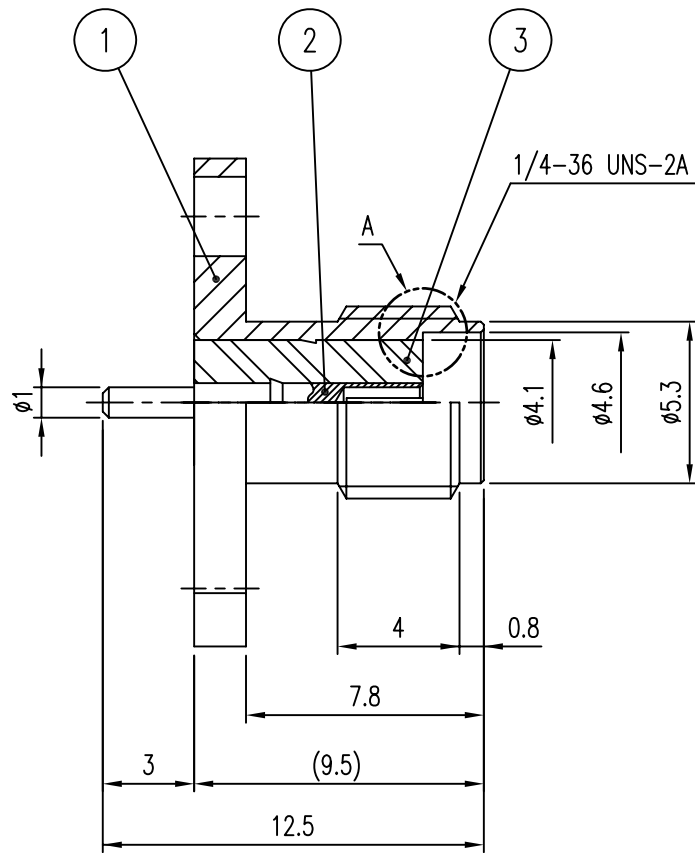


수 정 내 용									
ST	가	리	기	구	부	부	부	부	부
ST(기초)	ST(개선)	부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일	
		1	[첨변No.201904-0003] 바다도면과 동일하게 원재품 도면 표시배열 추가	은선영	김인철	2019.	04.	09.	



A부 확대도

3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00090-N/1 (H2019)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00229-5/1 (E2510)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00347-5/1 (D2036)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질	년월일	2006. 3. 27.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	승인				
재질	검도				
열처리	재도				
보호피막처리	작성부서	연구 소	도명 SMA-J-H2-R VER.1		
	척도	1.5/1	단위	mm	중량

A4

도번 CN01322-7/1
K314-481-017